

Systems For Professionals

CP-FLM20/CP-P20

中電圧までのケーブル下処理作業を革新的に効率化し、生産性を高める

A STRONG DUO!

CELLPACK
Electrical Products

特徴

- 本製品を導入することで、ケーブル工事における前処理に関して技術や経験を要することなく迅速な施工が行えます。
- CP-FLM20は、シースと絶縁体及び半導電層の剥取りがブレード交換により1台でマルチに使用可能です。
- CP-P20は、半導電層の剥ぎ取りに使用します。
- 作業効率を改善し、スキルレス及び時間短縮を実現します。
- 安全な作業が行えます、また電源等を必要としません
- 正確な作業が不均一な施工を防ぎます。
- 簡単かつ剥ぎ取り工程のスピードも調整が可能です。



Systems For Professionals

CP-FLM20

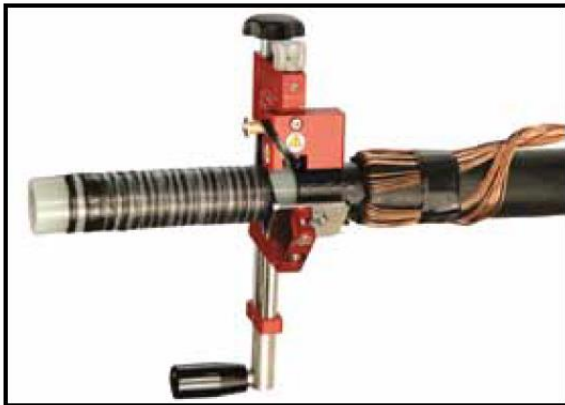


CP-FLM20は、剥離可能な半導電層を切開剥取りするだけでなく、外部シースおよび導体絶縁材を切除して除去することも考えてデザインされています。

【概要】

- 外径15～50 mmのケーブルに適用
- 絶縁体とケーブルシースの切削深さは最大10 mm
- PVC / PE / CV絶縁ケーブルに適用
- 厚さ0.3 / 0.4または0.7 / 0.8mm剥離可能な導体層に適す。
- 切削速度が調整可能
- キャリングケース付き

CP-P20



CP-P20は中電圧ケーブルの同時押出半導電層の剥ぎ取りを効率的に行うためのデザインされています。

【概要】

- 使用範囲外径10～50 mm
- ケーブルシースからの最短距離は約30 mm
- 完全な表面で一定の品質を保証する
- 硬質金属製の剥離ナイフ
- 0.1 mm単位で適用可能な剥離深さ0-1,2 mm
- ケーブル端部で直ちに剥離が始まります
- 正確な円形で最終カットが可能

